

**Kurztitel**

Halbleiterschutzgesetz

**Kundmachungsorgan**

BGBl. Nr. 372/1988

**Typ**

BG

**§/Artikel/Anlage**

§ 0

**Inkrafttretensdatum**

01.10.1988

**Abkürzung**

HISchG

**Index**

26/04 Sonstiges Gewerblicher Rechtsschutz

**Langtitel**

Bundesgesetz vom 23. Juni 1988 über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz – HISchG)

StF: BGBl. Nr. 372/1988 (NR: GP XVII RV 586 AB 658 S. 67. BR: AB 3520 S. 504.)

**Änderung**

BGBl. Nr. 428/1996 (NR: GP XX RV 51 AB 237 S. 36. BR: AB 5253 S. 616.)

[CELEX-Nr.: 387L0054]

BGBl. I Nr. 143/2001 (NR: GP XXI RV 800 AB 845 S. 83. BR: AB 6521 S. 682.)

BGBl. I Nr. 149/2004 (NR: GP XXII RV 621 AB 770 S. 90. BR: AB 7197 S. 717.)

BGBl. I Nr. 42/2005 (NR: GP XXII RV 615 AB 921 S. 110. BR: AB 7282 S. 722.)

[CELEX-Nr.: 31998L0044]

BGBl. I Nr. 151/2005 (NR: GP XXII RV 994 AB 1077 S. 122. BR: AB 7387 S. 725.)

[CELEX-Nr. 32003L0006]

BGBl. I Nr. 96/2006 (NR: GP XXII RV 1423 AB 1505 S. 150. BR: AB 7560 S. 735.)

[CELEX-Nr.: 32004L0048]

BGBl. I Nr. 126/2013 (NR: GP XXIV RV 2358 und Zu 2358 AB 2413 S. 206. BR: AB 9018 S. 822.)

BGBl. I Nr. 124/2017 (NR: GP XXV RV 1656 AB 1678 S. 190. BR: AB 9851 S. 870.)

[CELEX-Nr.: 32015L2436]

BGBl. I Nr. 37/2018 (NR: GP XXVI RV 108 AB 139 S. 23. BR: 9967 AB 9970 S. 880.)

[CELEX-Nr.: 32017L2399, 32017L1572]

**Anmerkung**

vgl. auch die Richtlinie des Rates der EG vom 16.12.1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (87/54/EWG)

**Schlagworte**

e-rk3

Chip, Micro-Chip, integrierter Schaltkreis, IC, Euro-Umstellungsgesetz Patent-, Marken- und Musterrecht – EUG-PMM (BGBl. I Nr. 143/2001), Biotechnologie-Richtlinie – Umsetzungsnovelle (BGBl. I Nr. 42/2005), Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 (BGBl. I Nr. 126/2013), 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (BGBl. I Nr. 37/2018)

**Zuletzt aktualisiert am**

20.10.2022

**Gesetzesnummer**

10002876

**Dokumentnummer**

NOR11002899

**alte Dokumentnummer**

N2198814404R